

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2023 年半年度报告摘要



第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
电话	0512-67730001	0512-67730001
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,836,170,590.96	4,587,328,386.14	5.42
归属于上市公司股东的净资产	4,054,271,993.02	3,986,117,671.50	1.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
营业收入	481,761,633.82	620,367,260.44	-22.34
归属于上市公司股东的净利润	76,611,382.13	190,988,216.73	-59.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,243,936.07	172,044,365.52	-65.56
经营活动产生的现金流量净额	130,300,545.84	173,203,599.02	-24.77
加权平均净资产收益率(%)	1.91	4.84	减少2.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.29	-58.62
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.29	-58.62

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		136,370				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	19.67	128,469,766		无	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.20	14,374,454		无	
香港中央结算有限公司	未知	1.28	8,345,983		未知	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	未知	1.20	7,823,953		未知	
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.17	7,662,234		未知	
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	未知	0.62	4,059,544		未知	
孙小明	未知	0.62	4,022,464		未知	
上海韦尔半导体股份有限公司	未知	0.51	3,320,075		未知	
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.41	2,678,691		未知	

太平人寿保险有限公司	未知	0.38	2,476,756		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用